**Фэн Лэй. Исследование технологического процесса пайки бессвинцовыми припоями с целью повышения надежности электронной аппаратуры : диссертация ... кандидата технических наук : 05.11.14 / Фэн Лэй; [Место защиты: Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана]. - Москва, 2008. - 108 с. : ил. РГБ ОД, 61:08-5/1037**